Asunción, 9 de enero de 2019

ADENDA Nº 15

Señores
.....
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con relación a la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 13/2018, para la "Adquisición de Tarjetas para el BNF", a través del Sistema de Subasta a la baja electrónica. – **ID Nº 348.617.-**

Al respecto, cumplimos en informar que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada licitación queda modificado según lo detallado a continuación:

Se suprime el *Lote N° 4 Tarjetas del Tipo Débito marca VISA Clásica con Chip EMV (de contacto)*, y todo lo relacionado a este lote dentro del Pliego de Bases y Condiciones y en el SICP. Quedando los lotes del presente llamado de la siguiente manera:

✓Lote Nº 1: Tarjetas Visa con Chip Dual Interface - VISA CLASICA DEBITO DUAL INTERFACE
✓Lote Nº 2: Tarjetas Visa con Chip Dual Interface – VISA ORO CREDITO DUAL INTERFACE
✓Lote Nº 3: Tarjetas Visa con Chip Dual Interface – VISA PLATINIUM CREDITO DUAL INTERFACE
✓Lote Nº 4: Tarjetas de Débito Dinelco con Banda Magnética (sin chip)

- **Sección I – Datos de la Subasta – I.A.O. 6.**

IAO 6	Idioma de los documentos de la Oferta	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: **Se podrán recibir los certificados en idioma inglés, acompañado con la traducción respectiva, de igual forma se recibirán los certificados en idioma español.**

Los demás puntos permanecen invariables.

- **Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación – 2. Requisitos para Calificación Posterior – (b) Experiencia y Capacidad Técnica.**

–Para los Lotes Nº 1, 2 y 3 deberán presentar las siguientes documentaciones:

5. Presentar documento que avale que los fabricantes también deben haber sido homologados por BANCARD para su uso en su red de ATMs y POS. (Los chips homologados son: Chip Dual Interface Infineon, Chip Dual Interface Secora Pay y Chip Dual Interface Stpay).

Los demás puntos permanecen invariables.

- **Sección III – Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos – 1. Especificaciones Técnicas.**

–Lote Nº1: Tarjetas Visa con Chip Dual Interface - VISA CLASICA DEBITO DUAL INTERFACE

VISA CLASICA DEBITO DUAL INTERFACE	196.000
TOTAL	**196.000**

Los demás requerimientos técnicos para el Lote Nº 1 permanecen invariables.

Subgerencia Operativa de Contrataciones ☎ 419 1578 ✉ rubencenturion@bnf.gov.py
Sección Compras Mayores ☎ 419 1410 fax 419 1504 ✉ javieresteche@bnf.gov.py
Sección Compras Menores ☎ 4191464 fax 419 1464 ✉ cynthiagonzalez@bnf.gov.py
Sección Evaluación y Programación ☎ 419 1638 ✉ ruthroman@bnf.gov.py

– **Lote N° 4: Tarjetas de Débito Dinelco con Banda Magnética (sin chip)**

Panel de firma: El panel de firma requerido para las tarjetas Visa o Dinelco, deberá ser un material de seguridad del tipo hot stamping, que permita la firma del usuario.

Los requerimientos técnicos para el Lote N° 4 permanecen invariables.

Atentamente,

SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIVISION CONTRATACIONES

MARCOS N. GAUNA RODRIGUEZ
Funcionario Sección Compras Mayores

JAVIER RODRIGO ESTECHE
Jefe Sección Compras Mayores

SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES · BNF BANCO NACIONAL DE FOMENTO · DIVISION CONTRATACIONES

MARIELA ALSINA
Jefa División Contrataciones

RUBEN DARIO CENTURION MENDEZ
Subgerente Operativo de Contrataciones

Subgerencia Operativa de Contrataciones ☎ **419 1578** ✉ **rubencenturion@bnf.gov.py**
Sección Compras Mayores ☎ 419 1410 fax 419 1504 ✉ javieresteche@bnf.gov.py
Sección Compras Menores ☎ 4191464 fax 419 1464 ✉ cynthiagonzalez@bnf.gov.py
Sección Evaluación y Programación ☎ 419 1638 ✉ ruthroman@bnf.gov.py